# BIOS 设置程序 (BIOS SETUP UTILITY)

## 1. 简介

本部分说明如何运用 B I O S 设置程序配置您的系统。主板上的快闪存储器储存著 B I O S 设置程序。当您启动电脑时,您可以运行 B I O S 设置程序。请在开机自检(POST,Power-On-Self-Test)时按<F2>或<De1>进入B I O S 设置程序,否则,开机自检将继续常规的检测。如果您希望在开机自检后进入B I O S 设置程序,请按 <Ctr1> + <Alt> + <Delete> 组合键或者按机箱上的重启(reset)按钮重新启动系统。您也可以用系统关机再开机的切换方式重新启动系统。



因为 BIOS 程序会不时地更新,下面的 BIOS 设置界面和描述仅供参考,可能与您所看到的界面并不完全相符。

## 1.1 BIOS 菜单栏

界面的顶部有一个包括以下选项的菜单栏:

Main 设置系统时间 / 日期信息

Oc Tweaker设置超频功能Advanced设置高级BIOS 功能H/W Monitor显示当前硬件状态

Boot 设定引导电脑进入操作系统的默认驱动器

Security 设置安全功能

Exit 退出当前界面或 BIOS 设置程序

使用 <← > 键或者 <→ > 键在菜单栏上选择其中一项,并按 <Enter>

进入下一层界面。

## 1.2 导航键

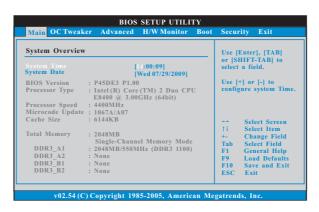
请查阅下面的表格了解每一个导航键的功能描述。

## 导航键 功能描述

3 /4- /-	7 IL II /C
←/ →	移动指针向左或者向右选择界面
↑ / ↓	移动指针向上或者向下选择项目
+ / -	更改选定项目的选项
<enter></enter>	打开选定的界面
<f1></f1>	显示一般帮助界面
<f9></f9>	载入所有设置项目的最佳缺省值
<f10></f10>	保存更改并退出BIOS设置程序
<esc></esc>	跳到退出界面或者退出当前界面

# 2. Main Screen (主界面)

当您进入BIOS 设置程序时, 主界面将会显现并显示系统概况。

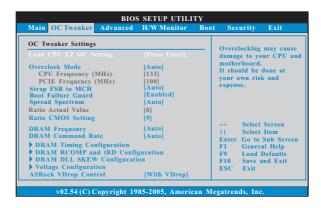


System Time [Hour:Minute:Second] (系统时间[时:分:秒]) 根据您的需要调整系统时间。

System Date [Month/Date/Year] (系统日期[月/日/年]) 根据您的需要调整系统日期。

# 3. OC Tweaker Screen (超频界面)

在超频介面里, 您可以设置超频功能。



#### Load CPU EZ OC Setting (加载 CPU 简易超频设置)

您可以使用此项加载 CPU 简易超频设置。配置选项有:

[CPU 3.00GHz], [CPU 3.20GHz], [CPU 3.40GHz], [CPU 3.60GHz], [CPU 3.80GHz], [CPU 4.00GHz], [CPU 4.20GHz]和[CPU 4.40GHz]。请注意超频可能会导致您的 C P U 和主板损坏。此风险和代价须由您自己承担。

#### Overclock Mode(超频模式)

使使用此项调节超频模式。设定值有: [Auto] (自动), [Manua1] (手动), [I.O.T.] (智能超频技术)和[Optimized] (优选)。此项的默认值为[Auto] (自动)。如果您选择[Manua1] (手动),将启用异步超频技术(Untied Overclocking)。请查阅"User Manual"(用户手册)的第33页了解异步超频技术(Untied Overclocking)的详情。如果您选择[I.O.T.] (智能超频技术),就可以在下列两个项目里调节 CPU 频率和 PCIE 频率,当您的 CPU 负载过重时,系统将会自动启用超频功能

#### CPU Frequency (MHz)(CPU 频率)

使用此项调节CPU频率。

#### PCIE Frequency (MHz)(PCIE 频率)

使用此项调节PCIE频率。

#### Strap FSB to MCH (外频绑定功能)

使用此项外频绑定功能。设定值有: [Auto](自动), [800], [1066], [1333]和[1600]。

#### Boot Failure Guard (启动失败恢复)

打开或者关闭Boot Failure Guard (启动失败恢复)功能。

#### Spread Spectrum (扩展频率)

扩展频率项目设为[Auto](自动)。

#### Ratio Actual Value (当前倍频数值)

这是一个只读项目,它显示这款主板当前的倍频数值。

#### Ratio CMOS Setting(倍频CMOS设定)

如果倍频状况为未锁定,您会发现此项倍频CMOS设置画面,允许您更改这款主板的倍频数值。

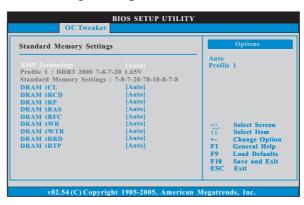
### DRAM Frequency (内存频率)

如果 [Auto] (自动) 一项已选定,主板将会检测插入的内存模组并自动分配适当的频率。您也可以选择 [Auto] (自动), [533MHz (DDR3 1066)], [667MHz (DDR3 1333)] 和 [800MHz (DDR3 1600)] 作为运行频率。

## DRAM Command Rate(内存命令传输)

使用此项选择 DRAM 内存命令传输周期。设定值有: [1N] , [2N] 和 [Auto] (自动)。

#### DRAM Timing Configuration



#### XMP Technology(XMP技术)

使用此项调节 XMP 内存。配置选项有: [Auto] (自动)和[Profile 1]。 默认选项为[Auto] (自动)。

#### DRAM tCL

此项控制 TCL 内存时钟的数值。最小:5。最大:10。默认值为[Auto](自动)。

#### DRAM tRCD

此项控制 TRCD 内存时钟的数值。最小: 3 。最大: 10 。默认值为 [Auto] (自动)。

## DRAM tRP

此项控制 TRP 内存时钟的数值。最小:3。最大:10。默认值为[Auto](自动)。

#### DRAM tRAS

此项控制 T R A S 内存时钟的数值。最小: 9 。最大: 28 。默认值为 [Auto](自动)。

## DRAM tRFC

此项控制 TRFC 内存时钟的数值。最小: 15。最大: 78。默认值为 [Auto] (自动)。

## DRAM tWR

此项控制 TWR 内存时钟的数值。最小:3。最大:15。默认值为[Auto](自动)。

#### DRAM tWTR

此项控制 TWTR 内存时钟的数值。最小: 2。最大: 15。默认值为 [Auto](自动)。

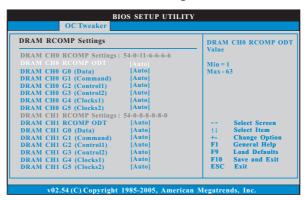
#### DRAM tRRD

此项控制 T R R D 内存时钟的数值。最小: 2 。最大: 15 。默认值为 [Auto] (自动)。

## DRAM tRTP

此项控制 TRTP 内存时钟的数值。最小: 2 。最大: 1 3 。默认值为 [Auto] (自动)。

DRAM RCOMP and tRD Configuration



#### DRAM CHO RCOMP ODT

此项控制CHO RCOMP ODT 内存时钟的数值。最小:1。最大:63。默 认值为[Auto](自动)。

#### DRAM CHO GO (Data)

此项控制 CHO GO (Data) 内存时钟的数值。最小:1。最大:15。默 认值为 [Auto] (自动)。

#### DRAM CHO G1 (Command)

此项控制 CHO G1 (Command) 内存时钟的数值。最小: 1。最大: 15。默认值为 [Auto] (自动)。

#### DRAM CHO G2 (Controll)

此项控制 CHO G2 (Controll)内存时钟的数值。最小:1。最大:15。默认值为 [Auto] (自动)。

#### DRAM CHO G3 (Control2)

此项控制 CHO G3 (Control2) 内存时钟的数值。最小:1。最大:15。 默认值为 [Auto] (自动)。

## DRAM CHO G4 (Clocks1)

此项控制 CHO G4 (Clocks1) 内存时钟的数值。最小:1。最大:15。 默认值为 [Auto] (自动)。

## DRAM CHO G5 (Clocks2)

此项控制 CHO G5 (Clocks2) 内存时钟的数值。最小:1。最大:15。默认值为 [Auto] (自动)。

## DRAM CH1 RCOMP ODT

此项控制CH1 RCOMP ODT 内存时钟的数值。最小:1。最大:63。默 认值为[Auto](自动)。

### DRAM CH1 GO (Data)

此项控制 CH1 GO (Data) 内存时钟的数值。最小:1。最大:15。默 认值为 [Auto] ( 自动) 。

#### DRAM CH1 G1 (Command)

此项控制 CH1 G1 (Command) 内存时钟的数值。最小: 1。最大: 15。 默认值为 [Auto] (自动)。

## DRAM CH1 G2 (Controll)

此项控制 CH1 G2 (Control1)内存时钟的数值。最小:1。最大:15。默认值为 [Auto] (自动)。

## DRAM CH1 G3 (Contro12)

此项控制 CH1 G3 (Control2)内存时钟的数值。最小:1。最大:15。 默认值为[Auto](自动)。

## DRAM CH1 G4 (Clocks1)

此项控制 CH1 G4 (Clocks1)内存时钟的数值。最小:1。最大:15。 默认值为[Auto](自动)。

## DRAM CH1 G5 (Clocks2)

此项控制 CH1~G5~(Clocks2) 内存时钟的数值。最小:1。最大:15。默认值为 [Auto](自动)。

#### DRAM tRD Settings

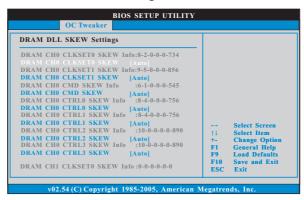
## DRAM CHO tRD

此项控制CHO TRD 内存时钟的数值。最小:0。最大:30。默认值为 [Auto](自动)。

#### DRAM CH1 tRD

此项控制 CH1 TRD 内存时钟的数值。最小: 0。最大: 30。默认值为 [Auto] (自动)。

#### DRAM DLL SKEW Settings



#### DRAM CHO CLKSETO SKEW

此项控制 CHO CLKSETO SKEW 内存时钟的数值。配置选项有: [Auto] (自动),[8] 到[827]。默认值为[Auto] (自动)。

#### DRAM CHO CLKSET1 SKEW

此项控制 CHO CLKSET1 SKEW 内存时钟的数值。配置选项有: [Auto] (自动),[8] 到[827]。默认值为[Auto] (自动)。

#### DRAM CHO CMD SKEW

此项控制 CHO CMD SKEW 内存时钟的数值。配置选项有: [Auto] (自动), [8] 到 [827]。默认值为 [Auto] (自动)。

### DRAM CHO CTRLO SKEW

此项控制 CHO CTRLO SKEW 内存时钟的数值。配置选项有: [Auto] (自动), [8] 到 [827]。默认值为 [Auto] (自动)。

#### DRAM CHO CTRL1 SKEW

此项控制 CHO CTRL1 SKEW 内存时钟的数值。配置选项有: [Auto] (自动), [8] 到 [827]。默认值为 [Auto] (自动)。

#### DRAM CHO CTRL2 SKEW

此项控制 CHO CTRL2 SKEW 内存时钟的数值。配置选项有: [Auto] (自动), [8] 到 [827]。默认值为 [Auto] (自动)。

## DRAM CHO CTRL3 SKEW

此项控制 CHO CTRL3 SKEW 内存时钟的数值。配置选项有: [Auto] (自动), [8] 到 [827]。默认值为 [Auto] (自动)。

#### DRAM CH1 CLKSETO SKEW

此项控制 CH1 CLKSETO SKEW 内存时钟的数值。配置选项有: [Auto] (自动),[8] 到[827]。默认值为[Auto] (自动)。

#### DRAM CH1 CLKSET1 SKEW

此项控制 CH1 CLKSET1 SKEW 内存时钟的数值。配置选项有: [Auto] (自动),[8] 到[827]。默认值为[Auto] (自动)。

#### DRAM CH1 CMD SKEW

此项控制 CH1 CMD SKEW 内存时钟的数值。配置选项有: [Auto] (自动), [8] 到[827]。默认值为[Auto] (自动)。

#### DRAM CH1 CTRLO SKEW

此项控制 CH1 CTRLO SKEW 内存时钟的数值。配置选项有: [Auto] (自动),[8] 到[827]。默认值为[Auto] (自动)。

## DRAM CH1 CTRL1 SKEW

此项控制 CH1 CTRL1 SKEW 内存时钟的数值。配置选项有: [Auto] (自动),[8] 到 [827]。默认值为 [Auto] (自动)。

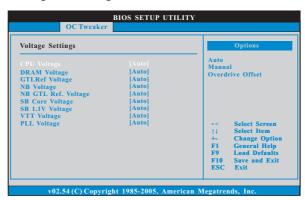
## DRAM CH1 CTRL2 SKEW

此项控制 CH1 CTRL2 SKEW 内存时钟的数值。配置选项有: [Auto](自动),[8]到[827]。默认值为[Auto](自动)。

## DRAM CH1 CTRL3 SKEW

此项控制 CH1 CTRL3 SKEW 内存时钟的数值。配置选项有: [Auto] (自动),[8] 到[827]。默认值为[Auto] (自动)。

#### Voltage Settings



#### CPU Voltage(CPU 电压)

使用此项选择 CPU 电压。配置选项包括: [Auto], [Manual] 和 [Overdrive Offset]。本特性的默认值为[Auto]。

#### DRAM Voltage(DRAM 电压)

使用此项选择 DRAM 电压。配置选项包括: [Auto], [1.561V] 到 [2.429V]。本特性的默认值为[Auto]。

## GTLRef Voltage(GTLRef 电压)

使用此项选择GTLRef 电压。配置选项包括: [Auto],[0.67 x Vtt], [0.65 x Vtt],[0.63 x Vtt]和[0.615 x Vtt]。本特性的默认值为 [Auto]。

#### NB Voltage(北桥电压)

使用此项选择北桥电压。配置选项包括: [Auto], [1.15V] 到 [1.55V]。本特性的默认值为[Auto]。

## NB GTL Ref. Voltage(北桥GTL Ref.电压) 使用此项选择北桥GTL Ref.电压。配置选项包括:[Auto],[Normal] 和[Low]。本特性的默认值为[Auto]。

- SB Core Voltage(南桥核心电压) 使用此项选择南桥核心电压。配置选项包括:[Auto],[Low], [Middle],[High]和[Highest]。本特性的默认值为[Auto]。
- SB 1.1V Voltage(南桥1.1V电压)

   使用此项选择南桥1.1V电压。配置选项包括: [Auto],[1.11V]到

   [1.51V]。本特性的默认值为[Auto]。

#### VTT Voltage(VTT 电压)

使用此项选择 VTT 电压。配置选项包括: [Auto],[1.21V] 到[1.51V]。 本特性的默认值为[Auto]。

#### PLL Voltage(PLL 电压)

使用此项选择PLL 电压。配置选项包括: [Auto], [1.50V] 到[2.50V]。 本特性的默认值为[Auto]。

## ASRock VDrop Control (华擎电压降低控制)

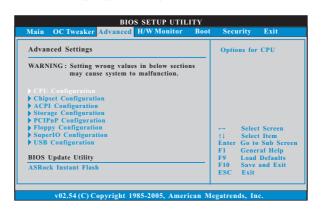
使用此项开启或关闭华擎电压降低控制。配置选项有[With VDrop](电压降低)和[Without VDrop](无电压降低)。默认的参数是[With VDrop](电压降低)。

Would you like to save current setting user defaults?

在此项,您可以根据您的需求载入并储存三个使用者默认BIOS值。

# 4. Advanced Screen (高级界面)

在这个部分里,您可以设置以下项目: CPU Configuration (中央处理器设置), Chipset Configuration (芯片组设置), ACPI Configuration (ACPI 电源管理设置), Storage Configuration (存储设置), PCIPnP Configuration (PCI 即插即用设置), Floppy Configuration (软驱设置), SuperIO Configuration (高级输入输出设置)和USB Configuration (USB设置)等等。



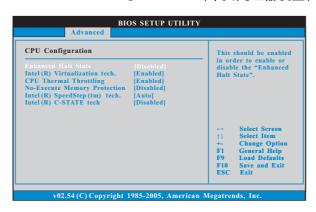


此部分参数设置错误可能会导致系统故障。

#### ASRock Instant Flash

华擎 Instant Flash 是一个内建于Flash ROM的BIOS更新工具程序。这个方便的BIOS更新工具可让您无需进入操作系统(如MS-DOS或Windows)即可进行BIOS的更新。只需启动这一工具,并把新的BIOS文件保存在U盘、软盘或硬盘中,轻松点击滑鼠标就能完成BIOS的更新。再也不需要准备额外的软盘或其他复杂的更新程序。请注意:U盘或硬盘必须使用FAT32/16/12文件系统。若您执行华擎Instant Flash工具程序,程序会示BIOS文件及相关信息。选择合适的BIOS文件来更新您的BIOS,并在BIOS更新程序完成之后重新启动系统。

## 4.1 CPU Configuration (中央处理器设置)



#### Enhance Halt State (强增暂停状态)

所有处理器支持 Halt State (C1, 暂停状态)。内部处理器指令 HLT 和 MWAIT 支持 C1 状态,不需要来自芯片组的硬件支持。在 C1 启动状态,处理器继续执行系统缓存里的上下条指令。

- Intel (R) Virtualization tech.(Intel (R) 虚拟化技术) 当您选择[Enabled]时,VMM(Virtualization Machine Architecture) (虚拟机架构)能够利用Vanderpool技术所提供的附加的硬体功能。 如果您安装的CPU不支援Intel (R) 虚拟化技术,此选项将会被隐藏。
- CPU Thermal Throttling (中央处理器热量控制)

您可以选择 [Enabled](激活) 打开P4 CPU 的内部热量控制装置避免 CPU 过热。如果您安装的 CPU 不支援中央处理器热量控制, 此选项将会被隐藏。

No-Excute Memory Protection (非执行内存保护)

非执行(NX) 内存保护技术用来增强 IA-32 Intel 架构。具有"非执行(NX) 内存保护技术"的 IA-32 处理器可以防止数据页面被恶意程序执行代码。如果您安装的 CPU 不支援非执行内存保护, 此选项将会被隐藏。

Hyper Threading Technology (超线程技术)

要激活这项功能,您需要一台配备支持超线程技术的 Intel® Pentium® 4 处理器的电脑以及一套对此技术进行最优化的操作系统,例如 Microsoft® Windows® XP,Vista™,或者内核版本为2.4.18 甚至更高的 Linux。如果安装的CPU不支持超线程技术,这个选项将会隐藏。

#### Intel (R) SpeedStep(tm) tech.

#### (Intel (R) SpeedStep(tm)技术)

Intel (R) SpeedStep(tm) 技术是 Intel 新的省电技术。处理器在倍频和电压值之间转换能够节省耗电量。默认值为 [Auto] (自 动)。设定值有: [Auto] (自动), [Enabled] (开启)和 [Disabled] (关闭)。如果您安装 Windows XP 且选择 [Auto] (自动), 您需要将"Power Schemes"(电源方案)设置为 Portable/Laptop"(便携式/膝上型电脑)开启这个功能。如果您安装 Windows Vista™并想开启这项功能,请将此项设置为 [Enabled] (开启)。如果安装的 CPU 不支持 Intel (R) SpeedStep(tm) 技术,这个选项将会隐藏。



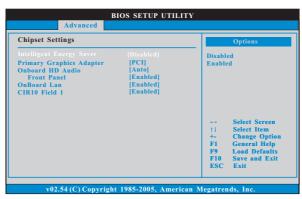
请注意开启这项功能可能会降低 CPU 电压,并带来一些电源方面的系统稳定性或兼容性问题。如果出现上述问题,请将此项设置为 [Disabled] (关闭)。

Intel (R) C-STATE tech.

## (Intel (R) C-STATE 闲置电源管理技术)

Intel (R) C-STATE 闲置电源管理技术是实现供电温度控制的核心逻辑单元,和原先的技术一样,它不是芯片组的组成部分。它将电源的切换和温度的管理技术导入处理器,能够在每个核心内使用硬件协调机制,达到任何想要的 C-state 闲置电源管理状态,这样就能够兼顾每个核心,以保持最佳状态。CPU 的 C-state 闲置状态取决于两个核心请求的最低平均水平,它包含电源管理部份从单个 CPU 实体到芯片组的硬件状况和流程细节。因此,当实际的电源管理应用於平台,并且 CPU 共享资源受到限制时,软件可以单独控制每个核心。设置项为: [C2],[C3],[C4]和[Disabled](禁用)。默认设置为[Disabled](禁用)。

## 4.2 Chipset Configuration (芯片组设置)



#### Intelligent Energy Saver(智能节能器)

智能节能器是项革新技术, 带来极佳的节能效果。默认值为 [Disabled] (关闭)。配置选项有[Enabled] (开启)和[Disabled] (关闭)。若您想开启此功能,请将此项设为[Enabled] (开启)。除了BIOS设定之外,您也可以选择使用我们的智能节能器工具开启此功能。

#### Primary Graphics Adapter (第一位显示适配器)

选择[PCI]或者[PCI Express]作为第一位显示适配器。默认的参数是[PCI]。

#### Onboard HD Audio (板载高保真音频)

为板载高保真音频功能选择[Auto],[Enabled](打开)或者 [Disabled](关闭)。若您选择[Auto],当您插入PCI声卡时,板载高保真音频功能会被关闭。

## Front Panel (前置面板)

为板载高保真音频前置面板选择[Auto], [Enabled]或 [Disabled]。

#### OnBoard Lan (板载网卡功能)

此项允许您打开或者关闭"板载网卡"功能。

# CIR10 Field 1(CIR10覆盖区域1)

使用此项开启或禁用 CIR 10 覆盖区域 1 。本特性的默认值为 [Enabled]。

## 4.3 ACPI Configuration (ACPI 电源管理设置)



#### Suspend to RAM (挂起到内存)

使用此项选择是否自动探测或者关闭"挂起到内存"的功能。选择 [Auto](自动)将打开此功能,这需要操作系统的支持。如果选择 [Disabled](不可用),那麽 "Repost Video on STR Resume"(显示器休眠唤醒)功能会被隐藏.

#### Repost Video on STR Resume (显示器休眠唤醒)

此功能允许您在显示器休眠后唤醒恢复到桌面。

#### Check Ready Bit (检查位宽支持)

使用此项打开或者关闭 Check Ready Bit (检查位宽支持) 功能。

## Restore on AC/Power Loss (交流电断电恢复)

使用此项设置交流电意外断电之后的电源状态。如果选择[PowerOff](关闭电源),当电力恢复供应时,交流电保持关机状态。如果选择[PowerOn](打开电源),当电力恢复供应时,交流电重新启用并且系统开始启动。

#### Ring-In Power On (来电铃声开机)

使用此项打开或者关闭来电铃声信号开启软关机模式的系统。

## PCI Devices Power On (PCI 设备开机)

使用此项打开或者关闭PСI设备开启软关机模式的系统。

#### PS/2 Keyboard Power On (PS/2 键盘开机)

使用此项打开或者关闭 PS/2 键盘开启软关机模式的系统。

## RTC Alarm Power On (定时开机)

使用此项打开或者关闭定时(RTC, Real Time Clock)开机。

#### EUP Support (EUP 支持)

使用此项打开或者关闭 EuP。默认值为 [Auto](自动)。

## ACPI HPET Table (ACPI 高精度事件定时器列表)

使用此项打开或者关闭 A C P I 高精度事件定时器列表。默认值为 [Disabled]。若您计画让此主板通过 Windows Vista™标徽认证,请将此项设为[Enabled]。

## 4.4 Storage Configuration (存储设置)



#### SATAII Configuration (SATAII 配置)

当您安装旧版操作系统时,请选择[Compatible](兼容)。如果您安装的是主流操作系统(Windows® 2000 / XP / Vista™),请选择[Enhanced](增强)。之後,在"Configure SATAII as"选项中,将选项设定为[IDE]或[AHCI]。默认值为[IDE]。如果您选择[AHCI]模式,将会出现"Hot Plug"和"SATA Link Power Management"选项。配置选项有[Enabled]和[Disabled]。默认值为[Enabled]。



AHCI (Advanced Host Controller Interface) 支持 NCQ 和其它可以增进效能的 SATA 软盘新特性,但 IDE 模式无法得到这些益处。

## OnBoard IDE Controller (板载 IDE 控制器)

此项允许您打开或关闭"板载 IDE 控制器"功能。默认值为[Enabled]。 IDE Device Configuration (IDE 驱动器设置)

您可以设定指定的驱动器的 I D E 配置。在下面的说明里,我们将以 "Primary IDE Master" (IDE 主盘) 作为例子。



#### TYPE (类型)

使用这个选项设定您所指定的 I D E 驱动器的类型。设定值有: [ N o t Installed] , [Auto] , [CD/DVD] 和[ARMD] 。

#### [Not Installed](未安装):

选择[Not Installed]中止IDE驱动器的使用。

#### [Auto](自动):

选择[Auto]自动检测硬盘驱动器。



进入 BIOS 选择硬盘信息之后,使用磁盘工具,例如 FDISK, 分区格式化新的 IDE 硬盘驱动器。您要在硬盘上写或读数据,这是必须做的。确保第一 IDE 硬盘驱动器的设置分区是激活的。

#### [CD/DVD]:

此项使用 IDE CD/DVD 光驱。

#### [ARMD]:

此项使用IDE ARMD(ATAPI Removable Media Device, 抽取式多媒体驱动器),例如 MO。

#### LBA/Large Mode (LBA/Large 模式)

在 DOS 和 Windows 下,使用此项选择 LBA/Large 模式支持大于 512MB 的硬盘:对于 Netware 和 UNIX 用户,选择 [Disabled] 关闭 LBA/Large 模式。

## Block (Multi-Sector Transfer)(区块, 多扇区传输)

此项默认值是[Auto]。如果这个功能被激活,它将通过在每个传输周期读或写更多数据来提高硬盘的性能。

#### PIO Mode (PIO模式)

使用此项设定PIO模式,通过最优化硬盘速度提高硬盘性能。

#### DMA Mode (DMA 模式)

DMA 功能允许改良与之兼容的 IDE 驱动器的传输速率和数据完整性。

## S.M.A.R.T.(自我监视、分析和报告技术)

使用此项打开或者关闭S.M.A.R.T. (Self-Monitoring, Analysis, and Reporting Technology) 功能。设定值有: [Disabled], [Auto], [Enabled]。

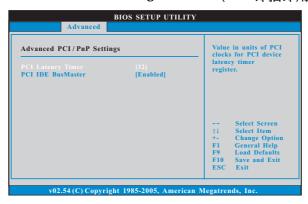
## 32-Bit Data Transfer (32位数据传输)

使用此项打开32位存取最大化 IDE 硬盘数据传输速率。

#### AHCI CD/DVD Boot Time Out (AHCI CD/DVD 等待时间)

有些 SATA CD/DVD 在 AHCI 模式下需要等待较长的时间。设定值有: [0],[5],[10],[15],[20],[25],[30]和[35]。默认值为[35]。

## 4.5 PCIPnP Configuration (PCI 即插即用设置)



## PCI Latency Timer (PCI 延迟计时器)

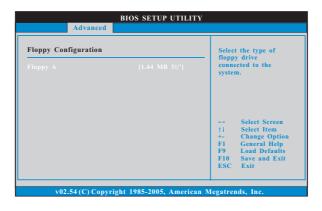
默认值是 32。推荐保留默认值,除非安装的 PCI 扩充卡规格需要其他的设置。

## PCI IDE BusMaster

使用此项打开或者关闭 PCI IDE BusMaster 功能。

## 4.6 Floppy Configuration (软驱设置)

在这个选项里, 您可以设置软驱的类型。



# 4.7 Super IO Configuration (高级输入输出设置)



OnBoard Floppy Controller (板载软驱控制器) 使用此项打开或者关闭软驱控制器。

## Serial Port Address (串行端口地址)

使用此项设置板载串行端口的地址或者关闭它。

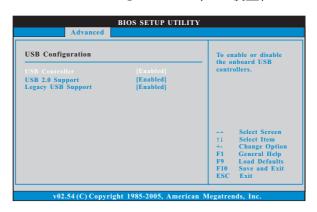
设定值有: [Disabled], [3F8 / IRQ4], [2F8 / IRQ3], [3E8 / IRQ4], [2E8 / IRQ3]。

## Infrared Port Address (红外线端口地址)

使用此项设置板载红外线端口的地址或者关闭它。设定值有:

[Disabled], [2F8 / IRQ3]和[2E8 / IRQ3]。

## 4.8 USB Configuration (USB设置)



#### USB Controller (USB 控制器)

使用此项打开或者关闭USB控制器的应用。

USB 2.0 Support (USB 2.0 支持)

使用此项打开或者关闭 USB 2.0 的支持。

#### Legacy USB Support (旧版 USB 支持)

使用此项选择保留对原有USB设备的支持。此项包含四个设置项: [Enabled](启用),[Auto](自动),[Disabled](关闭)和[BIOS Setup Only](仅在BIOS设置里支持)。默认设置为[Enabled](启用)。请查阅下面的内容了解这四个设置项的详细资料:

[Enabled](启用) - 启用对原有 USB 的支持。

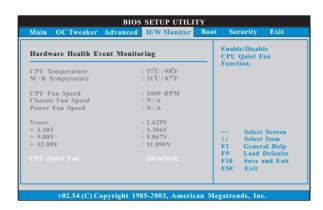
[Auto](自动) - 如果 USB 设备已连接,将启用对原有 USB 的支持。

[Disabled] (关闭) - 当您选择[Disabled] (关闭)时,在较老版本的操作系统里或 BIOS 设置里,USB 设备将无法使用。如果您的系统存在 USB 兼容性问题,推荐选择[Disabled] (关闭)进入操作系统。

[BIOS Setup Only] (仅在BIOS设置里支持) - USB设备仅在BIOS设置里和Windows®/Linux操作系统可以使用。

# 5. Hardware Health Event Monitoring Screen (硬件状态监视界面)

在此项里,它允许您监视系统的硬件状态,包括一些参数,如 CPU 温度,主板温度, CPU 风扇速度,机箱风扇速度,以及临界电压等等。



#### CPU Quiet Fan (CPU 静音风扇)

本项允许您决定 CPU 风扇的温度。如果您将这个选项设置为 [Disabled],CPU 风扇将以全速运行。如果您将这个选项设置为 [Enabled],您将会发现"Target CPU Temperature"(目标 CPU 温度)和"Target Fan Speed"(目标风扇速度)这两个选项,并允许您调节它们。默认值为 [Disabled]。您仅能在安装 4-pin CPU 风扇时开启此项功能。

## Target CPU Temperature (目标 CPU 温度) 目标温度将介于 45° C/113° F和 65° C/149° F之间。默认值为 [50° C/122° F]。

## Target Fan Speed (目标风扇速度)

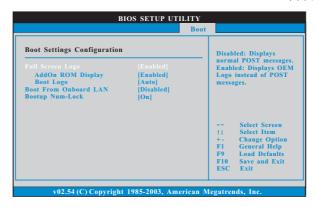
您可以使用这个选项设置目标风扇速度。您可以根据您所选择的目标 CPU 温度去调节目标风扇速度。配置选项包括: [Level 1], [Level 2], [Level 3], [Level 4], [Level 5], [Level 6], [Level 7], [Level 8]和 [Level 9]。

## 6. Boot Screen (启动界面)

在此项里,它会显示系统里可用的驱动器,供您配置启动项和启动优先次序。



## 6.1 Boot Settings Configuration (启动项设置)



#### Full Screen Logo(全屏标识)

使用此项启用或禁用 OEM 标识。默认设置为[Enabled](启用)。

## AddOn ROM Display(附件软件显示)

使用此项调节附件软件显示。如果您开启OEM 标识选项,但您想在开机时看见附件软件信息,请将此项设为[Enabled](启用)。设定值有:[Enabled](启用)和[Disabled](关闭)。这个选项默认的参数是[Enabled](启用)。

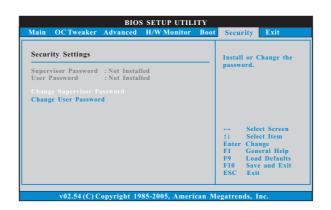
### Boot Logo(启动标识)

使用此项调节启动时的标识。此项仅在您开启附件软件选项时出现。设定值有: [Auto](自动), [EuP], [Scenery](风景)和[ASRock]。这个选项默认的参数是[Auto](自动)。

Boot From Onboard LAN (网路启动) 使用此项打开或者关闭网路启动功能。 Boot Up Num-Lock (启动后的数字锁定键状态) 如果此项设置为[On](打开),它将在系统启动后自动激活数字锁定键 (Numeric Lock) 功能。

# 7. Security Screen (安全界面)

在此项里,您可以设置或者改变系统管理员 / 用户口令。您也可以清除用户口令。



# 8. Exit Screen (退出界面)



#### Save Changes and Exit (保存更改并退出)

当您选择此项,它将弹出以下信息: "Save configuration changes and exit setup?" (保存配置更改并退出设置吗?) 选择[OK]保存更改并退出BIOS设置程序。

#### Discard Changes and Exit (放弃更改并退出)

当您选择此项,它将弹出以下信息: "Discard changes and exit setup?"(放弃更改并退出设置吗?)选择[OK]退出BIOS设置程序,不保存任何更改。

#### Discard Changes (放弃更改)

当您选择此项,它将弹出以下信息: "Discard changes?" (放弃更改吗?)选择[OK]放弃所有更改。

#### Load BIOS Defaults (载入BIOS 默认值)

载入所有设置的默认值。按 F 9 键可使用此项。

Load Performance Setup Default (IDE/SATA)(加载默认性能设置,IDE/SATA)

这项默认性能设置可能无法兼容所有系统配置。如果加载之后系统 发生启动失败,请恢复最佳的默认设置。F5 键用于这项设置。

Load Performance Setup AHCI Mode (加载AHCI 模式性能设置)

这项默认性能设置可能无法兼容所有系统配置。如果加载之后系统 发生启动失败,请恢复最佳的默认设置。F3键用于这项设置。

Load Power Saving Setup Default (加载默认省电设置) 加载默认省电设置。 F6 键用于这项设置。